

长期回收工厂和个人库存呆滞及海关拍卖的各类集成电路《IC》

产品名称	长期回收工厂和个人库存呆滞及海关拍卖的各类集成电路《IC》
公司名称	黄珍珍电子IC回收
价格	.00/回收IC
规格参数	回收IC:回收IC 回收IC:回收IC 回收IC:回收IC
公司地址	深圳市福田区华强北街道深南中路佳和强大大厦裙楼3D4C166
联系电话	86-755-89682326 15728536078

产品详情

深圳恒永泰高价回收 手机配件：内存、芯片、震动器、主板、外壳、PCB光板、液晶屏、摄像头等。
长期回收工厂和个人库存呆滞及海关拍卖的各类集成电路《IC》：
LCD显示器用IC，VCD，DVD电视机，机顶盒用IC，通信产品用IC，
我司本着:诚实守信，互惠互利，实现双赢的目标深圳市华强电子回收有限公司15728536078沈先生

联-系-方-式：

深圳恒永泰电子商行 沈先生

电呼：157-2853-6078 QQ：239-2840-785

本公司是终端回收有限公司,自己压货,价高同行,让您非常满意

本公司长期回收电子库存、成信高、现金交易，主要回收家电IC、通讯、交换IC、网卡IC，显卡IC，声卡IC，内存条电脑芯片、显存、主控IC、手机IC、MP3 / MP4主控、手机屏，CPU、继电器、发光管、电源模块、主板、显示液晶屏、硬盘、内存条、显卡，晶振等一切电子回收产品。联-系-方-式：

深圳恒永泰电子商行 沈先生

在使用自动测试设备（ATE）包装前，每个设备都要进行测试。测试过程称为晶圆测试或晶圆探通。晶圆被切割成矩形块，每个被称为**晶片**

（“die”）。每个好的die被焊在“pads”上的铝线或金线，连接到封装内，pads通常在die的边上。封装之后，设备在晶圆探通中使用的相同或相似的ATE上进行终检。测试成本可以达到低成本产品的制造成本的25%，但是对于低产出，大型和/或高成本的设备，可以忽略不计。

在2005年，一个制造厂（通常称为半导体工厂，常简称fab，指fabrication facility）建设费用要超过10亿美元，因为大部分操作是自动化的。[1]

制造过程

芯片制作完整过程包括芯片设计、晶片制作、封装制作、测试等环节，其中晶片制作过程尤为的复杂。

首先是芯片设计，根据设计的需求，生成的“图样”

芯片的原料晶圆